



SP6654EU-L

Număr parc	SP6654EU-L	Statutul RoHS	RoHS Compliant
Producator / Marca	Exar (MaxLinear)	Starea stocului	5184 pcs stock
Descriere produs	IC REG BUCK ADJ 800MA 10MSOP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Cylindrical Battery Holders.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de SP6654EU-L

Tensiune - ieșire (min / fix)	1V	Tensiune - ieșire (Max)	5.5V
Tensiune - Intrare (Min)	2.7V	Tensiune - Intrare (Max)	5.5V
Topologie	Buck	Redresor sincron	Yes
Pachetul dispozitivului furnizor	10-MSOP	Serie	-
Pachet / Caz	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Pachet	Tube
Tipul de ieșire	Adjustable	Configurarea ieșirii	Positive
Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)	Numărul de ieșiri	1
Tipul de montare	Surface Mount	Funcție	Step-Down
Frecvență - Comutare	-	Curent - ieșire	800mA

Vești înrudite



PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRAWAN

2023/07/14

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full

2023/03/17

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19